



# Sun East Technology (Holdings) Limited

## 日東科技(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：365)

### 截至二零零七年九月三十日止六個月中期業績公佈

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零零七年九月三十日止六個月(「本期」)之未經審核綜合業績(「未經審核業績」)。未經審核業績並無經審核，惟已於二零零七年十二月二十日由本公司之審核委員會審閱：

#### 簡明綜合利潤表

		截至九月三十日 止六個月	
		二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
收入	3	271,352	300,881
銷售成本		<u>(227,144)</u>	<u>(243,362)</u>
毛利		44,208	57,519
其他收入及收益		393	815
銷售及分銷成本		(16,551)	(16,476)
一般及行政開支		(21,039)	(28,051)
財務費用	4	(985)	(884)
分佔業績：			
共同控制實體		(1,679)	213
聯營公司		—	—
除稅前溢利	5	4,347	13,136
稅項	6	<u>(830)</u>	<u>(3,173)</u>
期間權益持有人應佔溢利		<u>3,517</u>	<u>9,963</u>
中期股息	7	—	—
每股盈利	8		
— 基本		<u>0.67 仙</u>	<u>2.66 仙</u>
— 攤薄		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

## 簡明綜合資產負債表

		二零零七年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零七年 三月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		149,344	143,064
投資物業		2,350	2,350
預付土地租賃款		6,900	6,900
無形資產		—	467
於共同控制實體權益		6,391	9,676
於聯營公司權益		1,030	1,030
其他按金及應收款項		—	—
		<u>166,015</u>	<u>163,487</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		111,980	112,908
應收賬款及票據	10	100,255	112,159
預付款項、按金及其他應收款項		8,547	8,717
已抵押現金及銀行結餘		2,110	2,110
現金及等同現金項目		98,806	77,827
		<u>321,698</u>	<u>313,721</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及票據	11	93,786	93,502
應計費用及其他應付款項		49,657	49,049
計息銀行及其他借款		22,476	17,628
應付稅項		17,728	19,206
應付董事款項		—	—
		<u>183,647</u>	<u>179,385</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>138,051</u>	<u>134,336</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>304,066</u>	<u>297,823</u>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行及其他借款		2,381	690
遞延稅項		5,432	5,432
		<u>7,813</u>	<u>6,122</u>
		<u>296,253</u>	<u>291,701</u>
<b>股本及儲備</b>			
已發行股本		52,500	52,500
儲備		243,753	239,201
		<u>296,253</u>	<u>291,701</u>

## 簡明綜合財務報表附註

### 1. 主要業務

本集團之主要業務包括設計、製造及分銷生產線及生產設備，以及分銷品牌生產設備。

### 2. 主要會計政策

此未經審核簡明綜合中期財務資料乃根據香港會計師公會頒佈的香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司上市規則附錄十六編製。

編製此簡明綜合中期財務資料所採用之會計政策及計算方法與截至二零零七年三月三十一日止年度的年度財務報表所採用者一致，惟本集團已採納於二零零七年四月一日開始的會計期間生效的新訂準則、現存準則之修訂及詮釋（新訂／經修訂香港財務報告準則）。採納該等新訂／經修訂香港財務報告準則對本集團的業績並不會造成重大財務上的影響。

### 3. 分類資料

下表呈列本集團業務分類有關收入及業績之資料。

	生產線及生產設備 截至九月三十日 止六個月 (未經審核)		品牌生產設備 截至九月三十日 止六個月 (未經審核)		綜合 截至九月三十日 止六個月 (未經審核)	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
分類收入	<u>161,717</u>	<u>194,713</u>	<u>109,635</u>	<u>106,168</u>	<u>271,352</u>	<u>300,881</u>
分類業績	<u>1,900</u>	<u>3,071</u>	<u>4,614</u>	<u>14,197</u>	<u>6,514</u>	<u>17,268</u>
利息及未分配收入					497	788
未分配費用					–	(4,249)
財務費用					(985)	(884)
分佔業績：						
共同控制實體					(1,679)	213
聯營公司					–	–
稅項					<u>(830)</u>	<u>(3,173)</u>
期間純利					<u>3,517</u>	<u>9,963</u>

#### 4. 財務費用

	截至九月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
須於五年內悉數償還之銀行貸款及透支之利息	905	841
融資租約利息	80	43
	<u>985</u>	<u>884</u>

#### 5. 除稅前溢利

	截至九月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
除稅前溢利已扣除：		
已售存貨及供應服務成本	227,144	243,362
折舊	7,729	7,676
專業技術知識攤銷	467	2,990
員工成本(包括董事酬金)		
— 工資及薪金	20,507	21,308
— 退休福利計劃供款	1,070	445
	<u>1,070</u>	<u>445</u>

#### 6. 稅項

	截至九月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
香港	830	3,531
其他地區	—	173
遞延	—	(531)
	<u>830</u>	<u>3,173</u>
期內稅務開支		
	<u>830</u>	<u>3,173</u>

香港利得稅以本期於香港產生之估計應課稅溢利已按 17.5% 之稅率撥備(二零零六年：17.5%)。於其他地方經營之應課稅溢利稅項已按本集團經營所在司法權區之現行法例、詮釋及慣例為基準以當地現行稅率計算。

於二零零七年九月三十日，本公司並無任何重大未撥備遞延稅項負債(二零零六年：無)。

## 7. 中期股息

董事會議決不宣派截至二零零七年九月三十日止六個月之中期股息(二零零六年：無)。

## 8. 每股盈利

每股基本盈利乃按期內之權益持有人應佔純利約3,517,000港元(二零零六年：9,963,000港元)及期內已發行股份525,000,000股(二零零六年：375,000,000股)股份之加權平均數計算。由於期內並無出現攤薄事項，故並無計算每股攤薄盈利。

## 9. 關連人士交易

於截至二零零七年九月三十日止期間，本集團並無進行重大關連人士交易。

## 10. 應收賬款及票據

除新客戶一般須預付款項外，本集團主要以賒貸方式與其客戶訂定貿易條款。本集團授予客戶之賒賬期一般為30日至180日。

應收賬款及票據結餘依據發票日期於結算日之賬齡分析(及經扣除撥備)如下：

	二零零七年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零七年 三月三十一日 (經審核) 千港元
90日內	77,997	73,447
91至120日	4,234	4,809
121日至180日	6,295	7,789
181日至360日	8,345	15,072
360日以上	3,384	11,042
	<u>100,255</u>	<u>112,159</u>

## 11. 應付賬款及票據

應付賬款及票據結餘依據發票日期於結算日之賬齡分析如下：

	二零零七年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零七年 三月三十一日 (經審核) 千港元
90日內	53,196	63,298
91至120日	7,666	16,514
120日以上	32,924	13,690
	<u>93,786</u>	<u>93,502</u>

## 業務回顧與展望

截至二零零七年九月三十日止六個月，本公司營業額約為271,000,000港元(二零零六年九月三十日:301,000,000港元)，較去年同期下降10%；毛利為44,000,000港元，較去年減少13,000,000港元，下降23%。權益持有人應佔溢利為3,517,000港元(二零零六年九月三十日:9,963,000港元)。

本期內，根據行業發展趨勢及市場環境變化，本集團確立新的發展戰略，完成產業結構的調整及布局。集團附屬企業日東電子科技公司以SMT組裝設備和半導體的封裝設備製造、銷售等及增值服務為主，專注於打造日東品牌；集團附屬企業日東電子發展公司將以汽車生產自動化裝備、物流裝備產業為主的，以精密模具和精密零件加工為未來發展方向，積極開展高端產品研發，積蓄技術力量逐步成為研發生產一體型企業；集團附屬企業富運精密有限公司充分發揮其在鈹金、噴塗等加工領域的技術及管理優勢致力於成為區域內領先的加工製造企業。通過上述結構調整及多方面改善措施，集團主要業務發展取得了明顯改善，經營業績較好。

## 業務回顧

本集團是一家國內領先的智能化電子組裝設備及自動化電子產品生產線系統解決方案供應商。通過以下環節，致力持續提升競爭力及盈利能力：

- 一. 本集團通過完善各附屬公司的市場戰略定位及市場細分策略，加強市場營銷及品牌推廣，全力提高市場佔有率，同時提高公司的溢利率。為了將先進電子組裝產業高端的SMT行業工藝及設備推廣到全國各地，2007年3月至9月本集團在中國13個城市開展了「2007日東—中國質量萬里」活動，與450多家客戶進行全方位的深度交流，提升客戶競爭能力。目前國內市場是本集團的根基市場，可以為大力開拓國際市場提供基礎，來擴大海外區域市場份額。
- 二. 通過有效市場驅動和多年技術研拓，提高研發活動的創新能力，創造更多的領先產品。
  1. 電子組裝設備：在PCBA (Printed Circuit Board Assembly) 組裝設備方面，採用新材料、新技術和新工藝，不斷改進與完善波峰焊、回流焊、印刷機等產品的功能和性能，提高產品速度、精度、可靠性與安全性，適應不同客戶不同製造工藝對設備的要求，其中波峰焊、回流焊的模塊化設計理念為國內首創，從而為客戶實現新價值。
  2. 半導體封裝設備：以液晶平板顯示的COG為切入點，與多家日本及韓國企業加大在平板顯示設備的技術合作和交流，建立強大的技術支撐，為在國內拓展相關業務提供技術保障。在此基礎上，自主開發推動了手動及半自動COG，並開始與韓國著名企業和廣東工業大學合作研發全自動COG，提高本集團的品牌知名度，降低了成本，逐步佔有一定的國內市場，與此同時，主動拓展金線機業務，並和韓國知名廠商進行了深度的技術合作，積極準備聯合開發配套的固晶機，從而完善現有的產品類別。

3. 汽車製造行業為主的自動化裝備：為提供全面配套的服務，集團除供應電子組裝設備外，對本集團附屬企業發展公司的產業進行調整，成立汽車裝備銷售部門，在汽車製造行業自動化裝備領域取得了三個關鍵的突破：發動機初裝輸送線、整車廠零部件輸送線、輪胎輸送線，從而提高自動化裝備業務之利潤。
4. 自動化倉庫及物流供應鏈解決方案：因近年中國市場對整體物流配送中心的供應鏈需求增長潛力很大，本集團預計物流部門未來有良好增長。

三. 在鈹金業務方面，本集團鞏固日本和歐洲市場、穩固優化國內市場業務同時將重點拓展北美市場業務。鈹金業務集中在辦公自動化、金融、通訊等行業，並由單純的鈹金加工型向加工裝配型轉變，逐步向有巨大商機和市場潛力的汽車行業鈹金市場滲透。同時，國內地鐵／輕軌建設急劇增加，為主要客戶提供大量訂單，從而為本集團生產的產品提供發展機遇。

四. 深入推行全面預算管理，將預算控制與目標管理有效結合。開源節流，應對市場挑戰。日東集團努力挖掘內部潛力，強化內部管理，從今年四月份本集團員工總數1600人精簡至目前1500人，人均成本效益得到顯著的提高。本集團將費用控制作為一項重點項目，專項研究，集中開展、有效推進，並且貫穿於採購管理、營銷費用管理、工程設計管理、生產管理、人力資源管理、燃料動力管理全過程，使本集團整體費用保持在合理、適度、有效的水平。

五. 本集團為提高執行力和經營能力，採取多種方式吸納優秀人才加盟本集團，同時注重後備管理人才的培養，確保發展所需的人才儲備。本集團在積極應對市場變化時，注重戰略人力資源體系的不斷完善，通過人才儲備培養體系、績效考核管理體系、人員培訓開發體系和薪酬分配激勵機制的構建，促進人員的成長和成才。本集團進一步明確各級管理層在人才培養儲備上的工作要求和責任，並制定了《日東各層級人才儲備培養管理辦法》。圍繞本集團戰略布局，培育中高層管理水平，2007年4月本集團與深圳大學管理學院在本集團工業園內聯合舉辦一年制的「日東集團中高層管理人員MBA班」，引進MBA課程體系。亦注重本集團內部培訓講師隊伍建設並將培訓師資納入任職資格管理，制定關鍵技術崗位員工培訓計劃；通過開展針對性、有效性的管理和業務培訓，以達到提高職員工的業務水平和工作能力。

## 未來展望

面對機遇和挑戰，為保持和提高本集團核心競爭力及市場佔有率，努力提高本集團業績，本集團充分利用國家對裝備製造產業的各項扶持政策，進一步提升集團專業內的成本優勢及競爭力。本集團在工程研發方面積極自主創新，不斷引進高精尖技術人才對本集團產品進行升級和創新，打造擁有自主知識產權的技術及產品。本集團在波峰焊、絲印機、回流焊製造技術方面已提出十幾項專利申請，並獲國家知識產權局受理，同時積極準備申報半導體封裝設備COB、COG等多項產品專利。本集團在完成戰略布局基礎上，繼續整合各項優勢資源，主動出擊，加快市場反應速度和售後服務質量，全面提升企業市場競爭力，以增強本集團整體之盈利能力，並以股東的最佳利益為依歸。

## 流動資金

於二零零七年九月三十日，本集團之流動資產淨值為138,000,000港元（於二零零七年三月三十一日：134,000,000港元），主要包括現金及銀行結餘約101,000,000港元（於二零零七年三月三十一日：80,000,000港元）、預付款項、按金及其他應收款項約9,000,000港元（於二零零七年三月三十一日：9,000,000港元）、存貨約112,000,000港元（於二零零七年三月三十一日：113,000,000港元）及貿易應收賬款約100,000,000港元（於二零零七年三月三十一日：112,000,000港元），以及流動負債約184,000,000港元（於二零零七年三月三十一日：179,000,000港元）。於二零零七年九月三十日，流動比率約為1.8（於二零零七年三月三十一日：1.8）。

於二零零七年九月三十日，本集團總資產約488,000,000港元（於二零零七年三月三十一日：477,000,000港元），以及總負債約191,000,000港元（於二零零七年三月三十一日：186,000,000港元）。負債比率（根據負債與股本之百分比計算）為8%（於二零零七年三月三十一日：6%）。

## 財政資源

於二零零七年九月三十日，本集團之浮息銀行借款約為25,000,000港元（於二零零七年三月三十一日：18,000,000港元），其中24,000,000港元乃以人民幣為單位，其餘1,000,000港元則以港元為單位。本集團之銀行借款須於五年內全數償還。本集團之借款乃以(i)本集團若干位於香港之租賃土地及樓宇及投資物業之第一法定抵押；(ii)若干銀行結餘之質押；及(iii)本公司提供之擔保作為抵押。

由於本集團絕大部份之買賣業務均以港元及人民幣為單位，鑑於港元及人民幣之匯率相對穩定，董事認為，本集團並無涉及重大匯兌波動風險。於回顧期間，本集團並無運用任何金融工具以對沖匯兌風險。於二零零七年九月三十日，本集團並無任何尚未行使之對沖工具。

於二零零七年九月三十日，現金及銀行結餘共101,000,000港元，約7,000,000港元以人民幣為單位，其餘大部份以港元為單位。

## 僱員

於二零零七年九月三十日，本集團在中國僱用約1,500名僱員及工人，而在本集團之香港辦事處則僱用約50名職員。本集團給予其員工的待遇乃根據工作表現、經驗及現行行業慣例釐定。本集團亦為在中國及香港的員工參加退休福利計劃。

## 中期股息

董事會已議決不宣派截至二零零七年九月三十日止六個月之中期股息（二零零六年：無）。



## 購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治

### 董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)。經作出特定查詢後，本公司全體董事已確認，彼等於截至二零零七年九月三十日止六個月期間內一直遵守標準守則所載之所須標準。

### 遵守企業管治常規守則

董事認為，本公司於中期期間內一直遵守上市規則附錄 14 所載之企業管治常規守則(「企業管治守則」)之適用守則條文；惟企業管治守則條文第 A.4.1 條訂明非執行董事須按特定任期委任及輪值告退除外。本公司現有全體非執行董事並無特定委任年期，惟須按照本公司細則在股東週年大會上輪值告退及膺選連任。因此，董事會認為已有足夠措施確保本公司之企業管治常規之嚴謹程度不低於企業管治守則所載列者。

### 審核委員會

本公司已根據企業管治常規守則成立審核委員會(「委員會」)，以供覆核及監察本集團之財務申報程序及內部控制。委員會由本公司三位獨立非執行董事組成。委員會已審閱本集團截至二零零七年九月三十日止期間之中期業績，並認為該等報表符合適用會計準則以及聯交所及法例之規定，並已作出充份披露。

### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，三名成員包括徐楊生教授及游永強先生(獨立非執行董事)及畢天富先生(執行董事)。

## 於聯交所網站刊登中期報告

本公司之中期報告載有上市規則規定之所有資料，將會在香港聯合交易所有限公司網站登載，並寄發予股東。

於本公佈發佈日期，本公司全體董事名單如下：

執行董事：

畢天富先生(主席)

畢天慶先生

梁暢先生

梁權先生

獨立非執行董事：

施德華先生

徐楊生教授

游永強先生

承董事會命

畢天富

主席

香港，二零零七年十二月二十日

\* 僅供識別